

# 无锡芯朋微电子股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日发布了《2024 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向，现将行动方案进展半年度评估情况报告如下：

### 一、 聚焦主营业务，提升产品核心竞争力

公司成立 19 年来始终专注于功率集成电路的研发、销售，以自主创新为经营核心宗旨，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的功率集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。公司主要产品覆盖了功率芯片的大部分技术种类，产品应用市场覆盖了家用电器、标准电源以及工业设备等重点领域。报告期内，公司本着以研发创新为发展基石，持续地、有计划地推进公司自主研发，2024 年上半年公司研发费用为 10,445.36 万元，占公司营业收入的 23.04%。

公司凭借着深厚的技术积累，以及对下游市场的精准把握、前瞻性布局，不断保持产品竞争力。公司基于自主研发迭代的“高低压集成技术平台”和“数字功率控制技术平台”，已推出 8/12/20 相数字电源控制器、50~70A 智能 DrMOS、600V IGBT、600V/800V Smart SuperJunction MOSFET、车规级 1200V SiC MOSFET、1200V HB 驱动芯片、车规级 1700V 电源芯片、车规级 5000V 隔离数字单路/多路驱动芯片、800V~1500V 系列工业辅源芯片、工业级 5V DC-DC 全集成 SiP 电源模块及 600V IPM 模块。

### 二、 持续完善投资者回报机制

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。自 2020 年在上海证券交易所科创板上市以来，公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。截至 2024 年 6 月 30 日，公司

实施 3 次股份回购，回购金额为 19,834.09 万元（不含交易佣金手续费等交易费用）；公司共计现金分红 14,872.24 万元。2024 年上半年，公司回购和分红具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 26 日，公司发布本年度首次回购计划，拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），并于 1 月 29 日进行了首次回购。2024 年 3 月 8 日，公司完成本次回购，使用资金总额 4,117.32 万元（不含交易佣金手续费等交易费用）。

（二）2024 年 3 月 11 日，公司发布本年度第二次回购计划，拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），并于 3 月 21 日进行了首次回购。2024 年 6 月 5 日，公司完成本次回购，使用资金总额 4,725.30 万元（不含交易佣金手续费等交易费用）。

（三）2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年度利润分配方案顺利实施完成，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金红利总额为 1,911.78 万元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 32.14%。

未来公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

### **三、 持续加强募投项目管理，提升科技创新能力**

2022 年 3 月，公司披露了定增预案，募集资金将用于“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”和苏州研发中心的建设、实施，其中，新能源车是继家电、标准电源、工业之后公司正在积极布局的全新领域，目前公司已完成车规 ISO 26262 功能安全体系认证，同时有多款产品通过 AEC-Q100 可靠性认证。

2024 年上半年，面向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景，公司持续衍生数字电源芯片、高压智能驱动芯片、隔离驱动芯片、智能 DrMOS、IGBT、SuperJunction MOSFET、SiC MOSFET 等器件系列以及工业级电源模块系列产品，以满足客户多样需求。

### **四、 完善公司治理结构**

2024 年上半年，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治

理结构，更好地促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行了修订。

2024年上半年，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。董监高积极参与了“独立董事制度改革专题培训”、“独立董事后续培训”、“董监高初任培训”等上交所等监管机构举办的培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

#### **五、 强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任**

公司自2020年在上海证券交易所科创板上市至今，先后实施了4次限制性股票激励计划、1次员工持股计划的股权激励措施。2024年上半年，公司发布2024年限制性股票激励计划草案，该激励计划设定了公司层面营业收入/营业收入增长率的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

#### **六、 提升信披质量，加强与投资者的沟通**

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、分析师会议及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

2024年上半年，公司举办了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，答复互动e问题57条，通过线上线下等方式，累计接待180余人次家券商、机构及个人的调研沟通或电话沟通。通过多种形式，加强与广大投资者的沟通，提高公司在资本市场的开放性，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等，增强投资者对公司的信心，努力夯实资本市场高质量发展基础。

#### **七、 其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披

露义务。2024年下半年，公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2024年8月16日